

技術書典7 ご協賛資料

update:2019/6/05 企業ご担当者向け



開催趣旨、ご参考

開催趣旨

技術書典は技術書にフォーカスした技術共有と普及のためのイベントです。

ITエンジニアを中心に情報発信を試みるエンジニアと、より広くより深く技術を求めるエンジニアが出会う場を提供し、技術の普及と情報交換を目的としています。

第6回は2019年4月に池袋サンシャインシティ2Fにて開催し、約10,000名の方々にご参加いただきました。

開催規模：国内最大規模のエンジニア向けイベント

- 2016年06月 第1回 秋葉原にて開催。参加数は1,400名
- 2017年04月 第2回 秋葉原にて開催。参加数は3,400名
- 2017年04月 ニコニコ超会議2017併催「超技術書典」開催（約92,300名）
- 2017年10月 第3回 秋葉原にて開催。参加数は3,100名
- 2018年04月 第4回 秋葉原にて開催。参加数は6,380名
- 2018年10月 第5回 池袋サンシャインシティ2Fにて開催。参加数は10,000名
- 2019年04月 第6回 池袋サンシャインシティ2Fにて開催。参加数は10,000名

ご参考

NHK NewsUp 文系も知りたい「技術書典」

<https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181011/k10011667311000.html>

マネ会：1日に7,500万円分の技術書が流通する「技術書典」の仕組みと挑戦

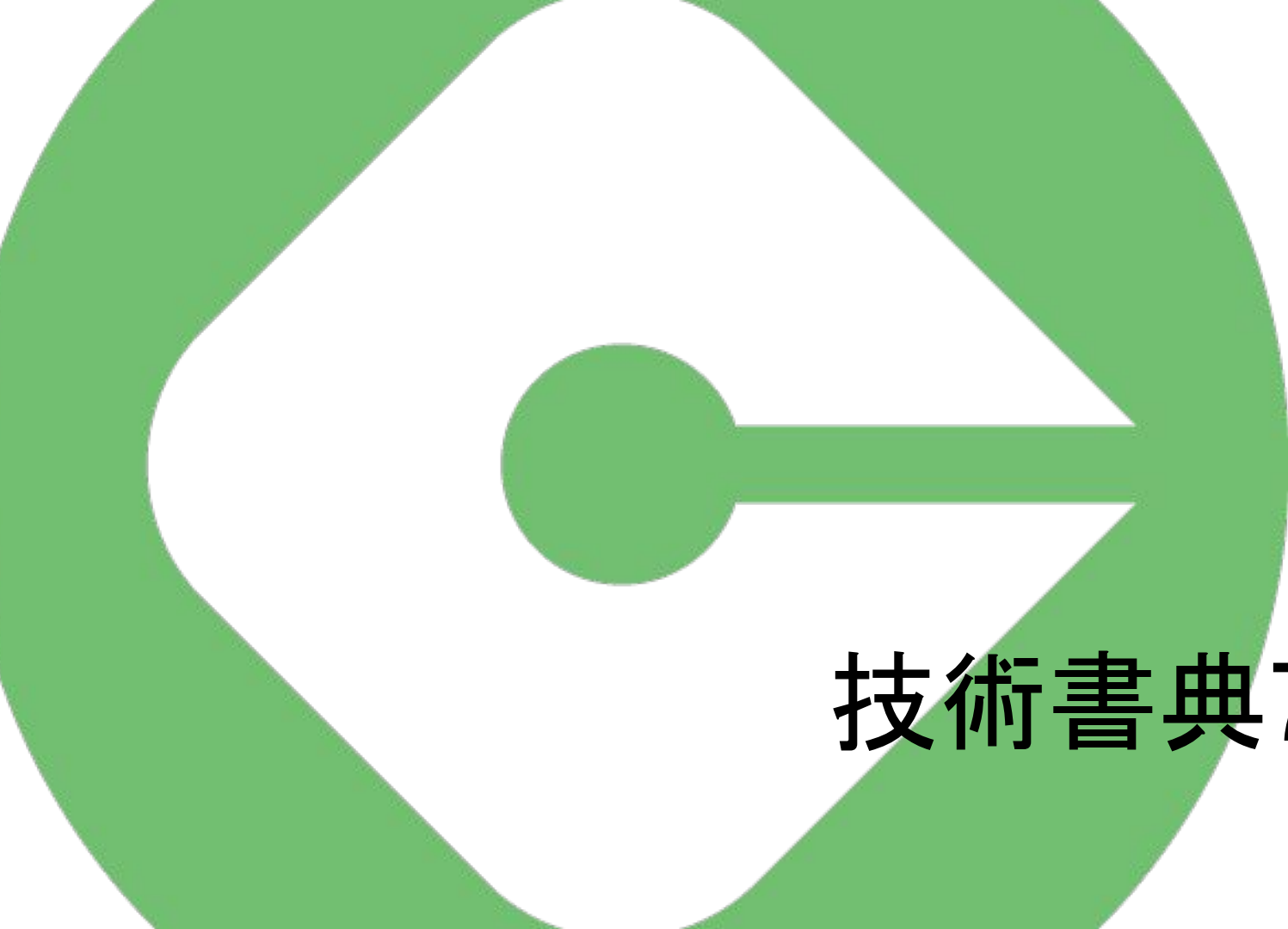
<https://hikakujoho.com/life/91846000004650>

#技術書典 4に一般参加してきましたレポート！

<https://zine.qiita.com/event-report/techbookfest4/>

「技術書典4」のサークル参加アンケート結果が公開、22%が初参加サークル、総頒布

数は約40000冊 <https://codezine.jp/article/detail/10972>



技術書典7 概要

開催概要

- 開催日 2019年9月22日(日)
- 会場 池袋サンシャインシティ 展示ホールC/D(文化会館ビル2/3F)※
- 規模 出展参加600～700サークル(予想)
- 来場者 **15,000人(予想)**
- 一般参加費 一般参加 有料化を検討中
- 主催 TechBooster / 達人出版会
- 連絡先: support@techbookfest.zendesk.com (担当: 日高)


※会場は前回の2倍の広さ(6000平米)を予定しています

会場(面積:6000平米・2フロア合算)



写真は1フロア分です





スポンサーのご提案

スポンサー種別

- | | | |
|----------|---------|-----------------------------------|
| ・ゴールド | : 150万円 | ブース出展プランです。大: 4mx2m程度。技術季報 1P掲載 |
| ・シルバー | : 80万円 | ブース出展プランです。小: 2mx2m程度。技術季報 1P掲載 |
| ・ブロンズ | : 10万円 | Webサイトへのロゴ掲載のみのお手軽プラン |
| ・応援プラン | : 30万円～ | 技術者を支援してみませんか？ 技術発信の応援プラン！ |
| ・オプション : | 別掲 | バッグスポンサー(有償)・チラシ頒布(無償) |

※「サークルの各作品販売ではない勧誘活動、宣伝活動はご遠慮ください」(スポンサーブース除く)

オススメ！

ゴールド・シルバー展示ブース設営例

協賛プランのスペースは最大
4m(机2本) x 2m(奥行)です。画像
はゴールド相当です。

※当日は机と椅子以外の什器の用意はご
いません。テーブルクロスおよびロールアップ
バナー、バックパネル等をご準備ください



お申込み先: support@techbookfest.zendesk.com

オススメ！

応援プラン: 30万円

お申込み先: support@techbookfest.zendesk.com

いくつかの露出を選択できます。

プランA) 配置+御社ロゴ(複数・文言調整はご相談ください)

技術書典ではジャンルごとに区分を設けています。目印となる釣りポスターを会場天井より釣り展示予定です(「あ」「か」など出展ブース配置を表記)。会場で目にする機会が多いためブランド認知が見込めます

プランB) イベントスペース+御社ロゴ

イベントスペースのバックパネルへの掲載を行います。SNS等での露出が見込めます



技術書典6: YUMEMIさま実施例

応援プラン: 30万円～

お申込み先: support@techbookfest.zendesk.com

特殊なご要望にもお答えします。

プランC) 託児スポンサー

ワークライフバランスなどを軸としたブランド PRを目的として

プランD) 会場スポンサー

会場内での企画イベントの開催・後夜祭など企画の持ち込み

※希望がございましたら気軽にご相談ください

いずれも応援プラン+実費など協賛金につきましては相談の上、決定いたします。

オススメ!

有償オプションについて

お申込み先: support@techbookfest.zendesk.com

・バッグスポンサー: 50万円(最大2社)

公式配布のカバンへ企業ロゴを掲載いたします。裏・表各面1社限定となります。技術書典ロゴと一緒に掲載します

表: A社ロゴ + 技術書典ロゴ

裏: B社ロゴ + 技術書典ロゴ

※画像は技術書典2の実施例で、実際の構成とは異なります。5000個以上の大量発注となるため、色は在庫に依存し、指定が難しいことをご了承ください(複数色の組み合わせとなる場合があります)



引用元: <https://www.topgate.co.jp/techbookfest02>

無償オプションについて

お申込み先: support@techbookfest.zendesk.com

・パンフレット広告:

ゴールド、シルバーで利用可能です。

公式パンフレット技術季報(5000部)に1ページ掲載可能です。

B5完全データでご用意ください(AIまたはPSDファイル、どちらもモノクロ、150dpi以上)

裁ち落としが必要です。また技術書典事務局でノブルを入れる後加工を行います

・チラシ頒布:

ゴールド、シルバー、応援プランで利用可能です。

公式バッグと一緒に頒布する予定です。1協賛あたり1枚を上限とします。

※バッグスポンサーが未成立の場合は会場入口での自由取得式の頒布となります。

スポンサー比較表

お申込み先: support@techbookfest.zendesk.com

種別	価格 (税別)	ブース	Webサイト ロゴ掲載	オプション		
				パンフレット 広告	チラシ 頒布	バッグ スポンサー
ゴールド	150万	大(4x2)	○	1ページ	頒布可	申込可
シルバー	80万	小(2x2)	○	1ページ	頒布可	申込可
ブロンズ	10万	-	○	-	-	-
応援プラン	30万～	-	○	-	頒布可	-

※「サークルの各作品販売ではない勧誘活動、宣伝活動はご遠慮ください」(スポンサーブース除く)

技術季報(公式パンフレット)と入場待機列



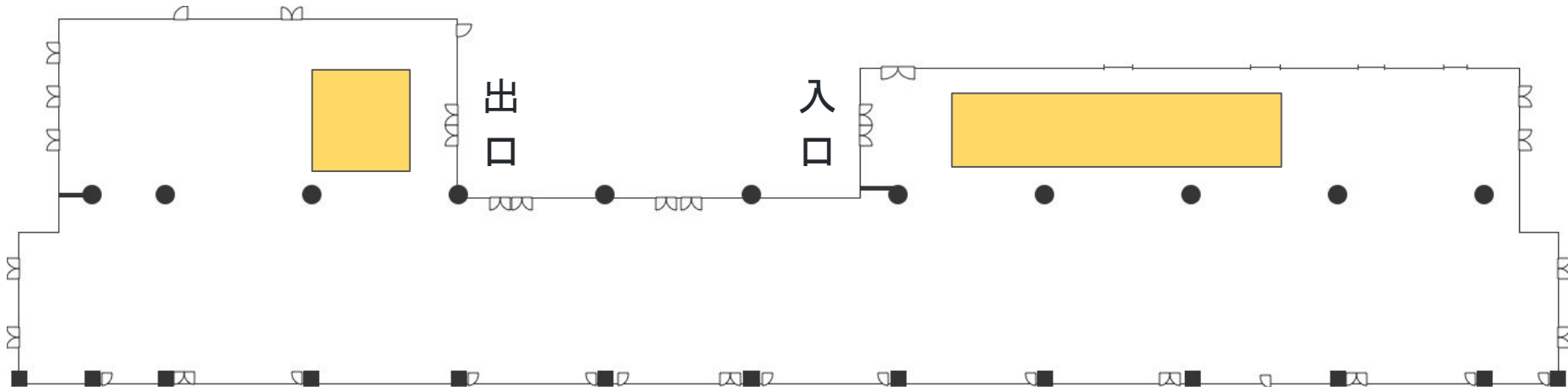
会場について

お申込み先: support@techbookfest.zendesk.com

黄色の箇所に協賛ブース配置予定です

※現在計画中です。出入口付近など導線を考慮して配置予定ですが確定した内容ではありません。

多くの来場者を見込んでおります。混乱予防、安全性の観点から最終的な位置を決定いたします。



A large, light green stylized letter 'E' logo that serves as a background for the page. It has a thick, rounded design with a central horizontal bar and a circular end on the left side.

FAQ ご質問と回答

FAQ: 会場、ブースについて

Q. スポンサーブース以外での活動は可能ですか？

A. 当日は最大で15000人の来場を予想しております。スポンサーブース外では安全のため原則活動いただけません。スタッフの指示に従っていただきますよう、お願い申し上げます。

Q. スポンサーが参加者にアピールできる場所がありますか？

A. ブースおよび応援プランのオプション「チラシ頒布」がご利用いただけます。チラシは5000部程度をめぐにご用意ください。チラシの送付先情報は決まり次第ご連絡いたします。

Q. すでに出展申込み済みです。スポンサーブースへの変更は可能ですか？

A. はい。可能です。お申し込み時に合わせてご連絡ください。

お申込み先: support@techbookfest.zendesk.com

FAQ: 掲載、企画について

Q. 技術書典に関連して企画を検討しているのですが、どうすればよいですか？

A. ご検討ありがとうございます。技術書典事務局までご連絡ください。

Q. 技術書典のロゴ、名称を利用したいのですが、どうすればよいですか？

A. ご検討ありがとうございます。技術書典事務局までご連絡ください。

お申込み先: support@techbookfest.zendesk.com

FAQ: 頒布について

Q. パンフレットは来場者全員に配布されますか？

A. パンフレットはできるだけ多くの来場者にご購入いただきたいと考えておりますが購入を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

Q. パンフレットは何部配布しますか？

A. 配布予定部数は5,000部です。

Q. チラシ頒布オプション以外で、来場者にチラシやステッカーを配布できますか？

A. シルバー以上であればスポンサーブースがご利用いただけます。運営ブースそばにて配布スペースを用意する予定がありますので、そちらに配布物を置くことができます。来場者全員に配布する手段は特に用意しておりません。

お申込み先: support@techbookfest.zendesk.com

FAQ: 協賛ブースについて

Q. 無料のチラシなどのみの配布でもよいでしょうか？

A. はい。協賛ブースで配布いただけます(有料・無料を問いません)

Q. 弊社社員の頒布物を紹介・頒布してもいいでしょうか？

A. はい。社員の技術発信を支援ください(有料・無料を問いません)。

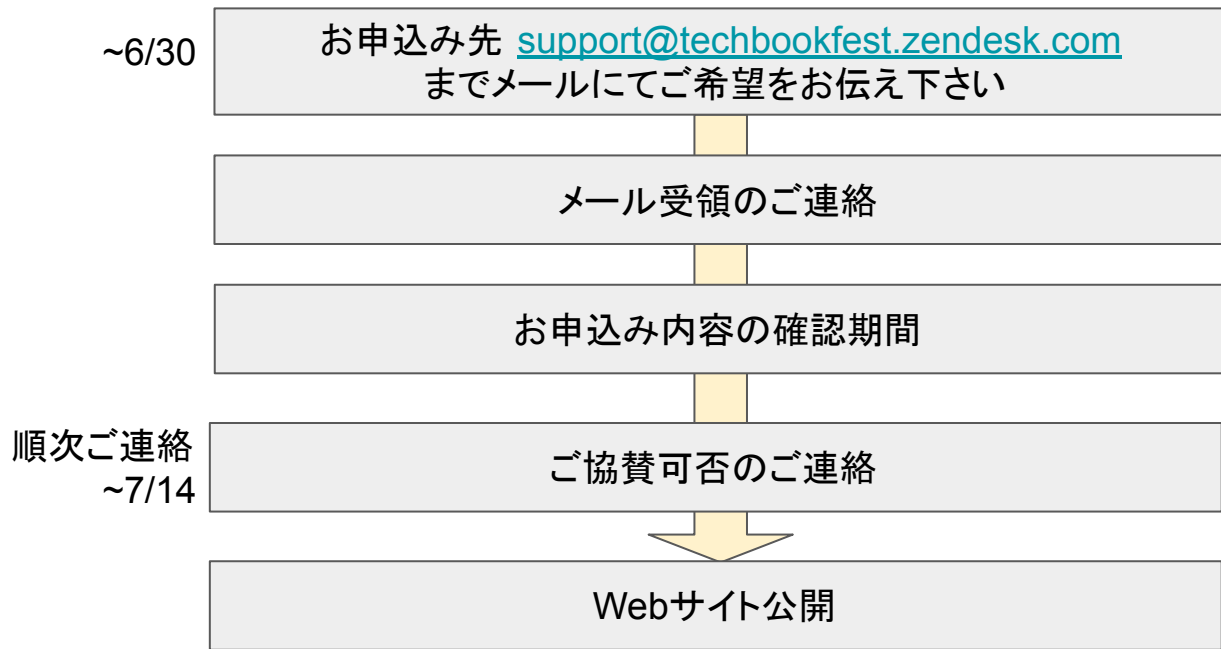
Q. 協賛ブースでは、どのようなことができますか？

A. 過去にはステッカーやシール、プライズなどの頒布がございました。ブース内での広報採用活動(社員募集中などのPR)、プロダクト紹介も行っていますが電源のご用意がございません。ノートPCやデモ機など、バッテリーのついた展示物またはパネル等をご用意ください。

お申込み先: support@techbookfest.zendesk.com

お申込み手順

お申込み先: support@techbookfest.zendesk.com



大変多くのお問い合わせを頂いております。すべての企業さまに検討いただくためにも、一定期間受付し、お申込み内容を確認させていただく予定です。

プランによっては、ご希望に沿いかねます旨、大変恐縮ながら、ご了承ください。

お申込みについて

お申込み先: support@techbookfest.zendesk.com

- ・いずれのプランも法人さまのみ承っております。
※個人および複数の法人による共同申込みは承っておりません
- ・スペースが不足する懸念がございます
ご協賛可否につきまして詳細を開示する予定はございません
予めご了承のうえ、お申し込みください。
- ・ご協賛金は7月または8月でのご請求、9月末締めでのお支払いをお願いしております